

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6701BxxxER-G
標準質量: 6 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.617	シリコン	102800	7440-21-3
リードパッド	1.100	ニッケル	183400	7440-02-0
	0.087	銀	14600	7440-22-4
	0.016	金	2700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.020	エポキシ樹脂	3300	—
	0.016	溶融シリカ	2700	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.030	金	5000	7440-57-5
封止樹脂	3.702	溶融シリカ	617000	60676-86-0
	0.226	エポキシ樹脂	37700	—
	0.185	フェノール樹脂	30800	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。